

8
9
20
30
34
35
39
42
44
45
50
53

技术动态

8

解决方案精选

- AD9361: 3G(4G)基站收发器解决方案 **9**
- M24LR04E-R: NFC/RFID标签解决方案 **12**
- ADuCRF101: 低功耗无线数据采集方案 **14**
- STM32W108: 32位无线MCU RF解决方案 **16**
- DS125BR800A: SAS-3协议中继器解决方案 **18**

全球IC新品指南

- 月度新品总汇 **20**

无线通信

- 利用S参数对RF开关模型进行高频验证 **30**

电子百科

34

在线座谈精华

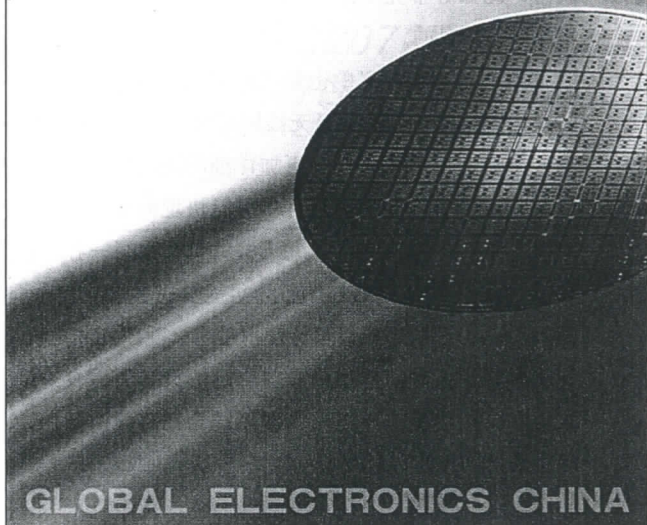
- 新USB3.0 集线控制器和SATA桥接控制器的应用 **35**

设计应用

- 基于GSM的汽车智能防盗报警系统的设计与研究 **39**
- 一种基于CY7C68013的纳米粒度测试仪的设计 **42**
- 工业通信网络中高速光电耦合器的应用 **44**
- LDO线性稳压器的选择与应用 **45**
- 扁平封装: 引领封装技术的新潮流 **50**
- 飞思卡尔简化汽车电子开发, 满足迅猛发展的中国市场的需求 **52**



《世界电子元器件》(GEC)
以新产品为核心, 介绍世界最新型
电子元器件, 推广先进设计应用技
术, 引导元器件产品的市场需求.



GLOBAL ELECTRONICS CHINA

业界访谈

- TI Designs参考设计库帮助工程师简化系统设计 **53**
- ADI发布线性产品新动向 **54**
- Fairchild推出全新品牌 进行重大转型 **55**
- PCB分析仪实现高速高精度PCB测试 **56**
- 意法半导体先进方案服务数字家庭 **57**
- 京微雅格携众方案亮相2014年慕尼黑上海电子展 **59**
- Fraunhofer IIS在2014 CCBN上展示多种高级音频技术 **60**
- 泰克新款入门级示波器增加丰富功能特性 **62**
- Vicor公司ChiP 封装电源模块正式亮相2014慕尼黑上海电子展 **63**

市场趋势

64